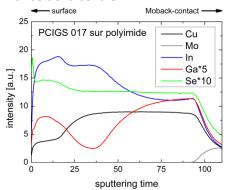
Fabrication des cellules Cu(In,Ga)Se2 à basse température sur substrat flexible de polyimide

Torben KLINKERT¹⁾, Marie JUBAULT²⁾, Frédérique DONSANTI²⁾, Negar NAGHAVI³⁾

- 1) Institut Photovoltaïque d'Ile-de-France (IPVF), 8 rue de la renaissance, 92160 Antony, France
- 2) EDF R&D, Institut de Recherche et Développement sur l'Énergie Photovoltaïque (IRDEP), Chatou, France
- 3) CNRS, Institut de Recherche et Développement sur l'Énergie Photovoltaïque (IRDEP), Chatou, France

Le remplacement du substrat de verre sodo-calcique par un substrat de polyimide permet d'obtenir des cellules solaires à base de Cu(In,Ga)Se₂ (CIGS) plus légères et flexibles. Ceci représente des avantages par rapport à l'intégration des panneaux dans les bâtiments et permet également une production dite « roll-to-roll » permettant d'augmenter la production et réduire ses coûts. Le polyimide ne résistant pas à de températures aussi élevées que le verre, le dépôt de CIGS doit être effectué à plus basse température. La réduction de la température de croissance (≈ 300 °C) induit des gradients d'In, Ga et Cu beaucoup plus importants que ceux obtenus à plus haute température lors d'un dépôt sur verre. Notre étude porte sur le contrôle du gradient de composition à basse température par la variation des flux de Cu, In et Ga afin d'optimiser le transport électronique et la performance de la cellule.



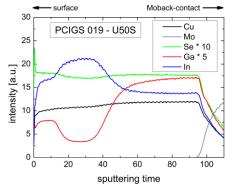


Fig. 1 : Profil de spectroscopie d'émission optique à décharge luminescente (GDOES) d'une couche de CIGS fabriquée à 300 °C par un procédé en trois étapes « standard » (gauche) et avec un procédé plus adaptée à la basse température (droite).

Pour corriger les fortes variations de composition, en particulier en Cu, nous avons optimisé la troisième étape de notre procédé de co-évaporation en 3 étapes. Cette homogénéisation a amélioré les propriétés optoélectroniques de la cellule et a permis d'augmenter son rendement de 6,1 à 9,7 %.

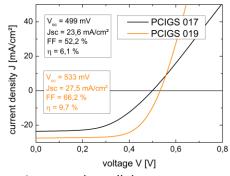


Fig. 2 : Caractéristique courant-tension pour des cellules avec une couche de CIGS fabriquée à 300 K par un procédé standard (PCIGS 017 en noir) et un procédé avec une 3^{ème} étape modifiée (PCIGS 019 en orange).